

東京・溶剤自動サンプリング装置E21、22更新工事について

工 事 の 名 称	東京・溶剤自動サンプリング装置E21、22更新工事
工 事 概 要	PCB汚染物を洗浄した後の仕上げ洗浄液(IPA循環液)を自動でサンプリングする装置の更新(製作/取替)工事を実施する。
契 約 年 月 日	平成29年11月13日
契 約 業 者 名	西川計測株式会社
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区代々木三丁目22番7号
契 約 金 額	金29,484,000円(税込み)
入 札 方 式	一般競争入札
工 事 場 所	東京都江東区青海三丁目地先(中央防波堤内側埋立地内)
工 事 種 別	機械設備工事
工 期 (自)	平成29年11月14日
工 期 (至)	平成30年3月31日
備 考	